(9 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—158929

©Int. Cl.³ H 01 L 21/31 21/205

21/31 21/205 21/302

識別記号

7739—5 F 8223—5 F 7458—2 G

庁内整理番号

7739 - 5 F

砂公開 昭和58年(1983)9月21日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

砂プラズマ発生装置

②特

H 05 H 1/24

願 昭57—40757

東京都西多摩郡羽村町神明台 2

工場内 印出 願 人 国際電気株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目22番15

一1-1国際電気株式会社羽村

号

砂代 理 人 弁理士 大塚学

外1名

明 細 器

1. 発明の名称 プラズマ発生装置

2. 特許請求の範囲

ガスを流通させた異空容器の内部に設けた平行 平板電極に高周波電源より電力を与えてブラズマ を発生させる装置において、該平行平板電極の1 方に高周波電源の出力を与え他方の電極は可変リ アクタンス案子を通じて接地させると共に、高周 波電源側電極に発生する道流セルフバイアス電圧 を検出し、これを設定電圧と比較して該直流セル フバイアス電圧値を一定値に保つように上記可変 リアクタンス案子の値を制御する適流セルフバイ アス電圧検出部と制御部とを具備したことを特徴 とするプラズマ発生装置。

3. 発明の詳細な説明

半導体集積回路製造過程の1つとして層間絶縁 膜や最終保護膜を生成する過程がある。これらの

膜生成を例えばブラズマを応用した化学気相成長 徒によって行うときは、高融点物質を400℃の 低温で生成できることになるから、多くの利点が 得られることはよく知られている。本発明はこの ような加工装置すなわち真空容器内に設けられた 平行平板電極間に高周波電源よりエネルギを送っ てブラズマを励起させて、その一方の電極上に載 置した半導体集積回路等を加工する装置に関する ものである。

上記のブラズマ発生加工装置においては、ブラズマ内の電子とイオンの移動度の相違により負の直流電圧が高周波電源の出力が与えられている電極に発生する。この直流電圧は直流セルフバイの電圧と呼ばれるが、その大きさは真空容器内の圧力、流すガスの種類と流気と変わる。このように多くのパラメータをもつ直流セルフバイのように多くのプラズマエッチング加工を行えば半導体装置のブラズマエッチング加工を行うとき、この直流セルフバイアス電圧が大きいと

特開昭58-158929 (2)

方性となり、小さいと等方性エッテングになる。 また大き過ぎると下地との選択性が悪くホトレジストに損傷を与えるし、小さ過ぎるとアンダーカッテングが現われ、エッチング後の下地にポリマーが堆積する場合がある。これらのことから最適な高周波電力、真空圧力、ガス流量が決まれば直流セルフバイアス電圧には最適値がある。

一世来は直流セルフバイアス電圧を制御する手段として、印加する高周波電力量を可変にするか、真空圧力を可変にするなどの方法が提案されての方法が提案が、では重なの方法が提案が、では重なのではでは、真空に力をでは、真空に力が変化するというでは、真空を器内のでは、加えると、では、対すると、が、でいるというでは、でいるというでは、でいるというでは、でいるというでは、でいるというでは、でいるというでは、でいるというでは、でいるというでは、でいるというでは、でいる。また容器の材質も汚染の点から限定され、なる。また容器の材質も汚染の点から限った。また容器の材質も汚染の点がのできます。また容器の材質も汚染の点がのになる。また容器の材質も汚染の点がのになる。また容器の材質も汚染の点がのになる。また容器の材質も汚染の点がのになる。また容器の材質も汚染の点ができます。

は可変リアクタンス素子すなわち可変コンデンサ 6または可変インダクタンスコイル(インダクタ)を介して接地されている。ブラズマが発生する。 この電圧は高周波チョークコイル 7 とコンデンサ 8 より成る減波回路を通り差動増幅器 1 0 の 1 入力に印加 される。差動増幅器 1 0 の 6 う 1 つの入力はパイアス設定器のポテンショメータ 9 よりの設定電圧で、差動増幅器 1 0 はこの 2 入力の 2 を増幅して駆動部 1 1 (モータ等)を動かし、これに運動係合された可変コンデンサ 6 または可変インダクタの値を変化させるので、直流セルフパイアス電圧がパイアス設定器の設定電圧(設定信号)に調整される。

以上の説明のように加工に最適な高周波電力、 真空圧力およびガス流量が決まれば、直流セルフ バイアス電圧は本発明装置を用いてプラズマ発生 中にからわらず任意の適正値に制御することがで き、その効果は前記の通りであるが、さらに具体 例を示すと、平行平板電極を使用するプラズマで 電極の構造と材質についても容器と同様の制限がある。

本発明はブラズマ発生中でも直流セルフバイナス電圧を所定値に調整できるようにして上記のような器 欠点を一挙に除去し満足な加工を行いうるようにしたことを特長とするものである。次に図面によって本発明をさらに具体的に説明する。

図面は本発明を実施したプラズマ発生加工装置の構成図である。実際の装置にはガス入口側にガス流量制御装置と真空排気口に真空排気装置および圧力制御装置等が必要であるが本図面では省略した。

図中の1は真空容器で、内部に平行平板電極2 と3が対向して置かれている。真空容器1にはガ メ流量制御装置から一定流量のガスがガス入口12 を通して導入される。また俳気は圧力制御装置を 伴った真空排気装置によって真空排気用出口13 によって行われる。ブラズマの励起は高周波電源 5の出力を直流阻止コンデンサムを通じて電極3 に加えることによって行われるが、他方の観極2

VD装置ではアノードカップリング方式を利用するので、試料ウェハ等を置く側の電極(接地側)のボテンシャルを可変とすることができ、ウェハ上に最適な腰を生成することができる。またブラズマエッチングを行わせる場合には直流セルフバイアス電圧を最適値に制御しながらエッチングを行うことができる。

このように本発明装置を用いることによってブラズマを利用する半導体の加工プロセスが安定になり製品の高供能化が実現できることは工業上着しい改善である。

4. 図面の簡単な説明

図面は本発明を実施したブラズマ発生装置の構成図である。

1 …… 真空容器、 2.3 …… 電極、

9・・・・バイアス電圧設定器、

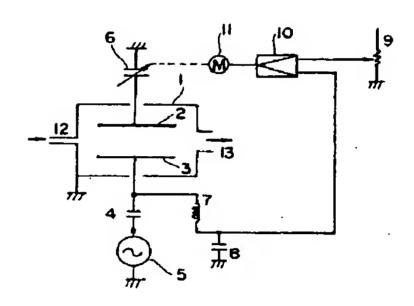
4. 8 ・・・・コンデンサ、 5 ・・・・高周波電源、

8・・・・可変コンデンサ、 7・・・・チョークコイル、

10 · · · · 差動增幅器、 11 · · · · 찞動部、

特開昭58-158929 (3)

1 2 ····ガス入口、 1 3 ···· 按気口。



特許出願人 国際電気株式会社

代理人 大塚 学 外1名